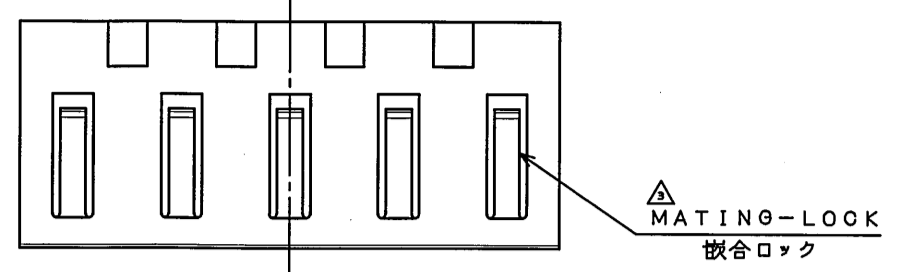


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	27.Jun.2008	066085	CHANGED FIG.3 ETC		Y.ITOU		Y.MIZUSAWA
3	19.May.2009	066789	CHANGED FORM ETC.		Y.ITOU		Y.MIZUSAWA
4	24.Jun.2009	068124	CHANGED NOTES ETC.		Y.ITOU		Y.MIZUSAWA
5	29.Oct.2009	068879	DELETE UL NOTATION.		Y.ITOU		Y.MIZUSAWA



MJ06-120S

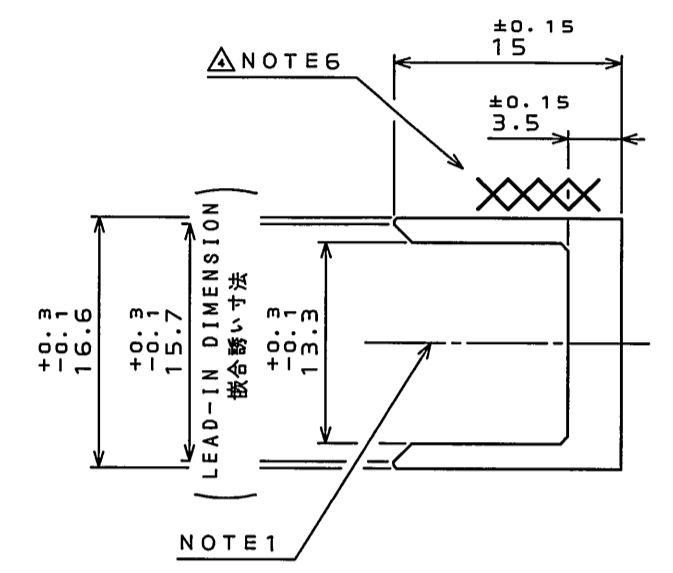
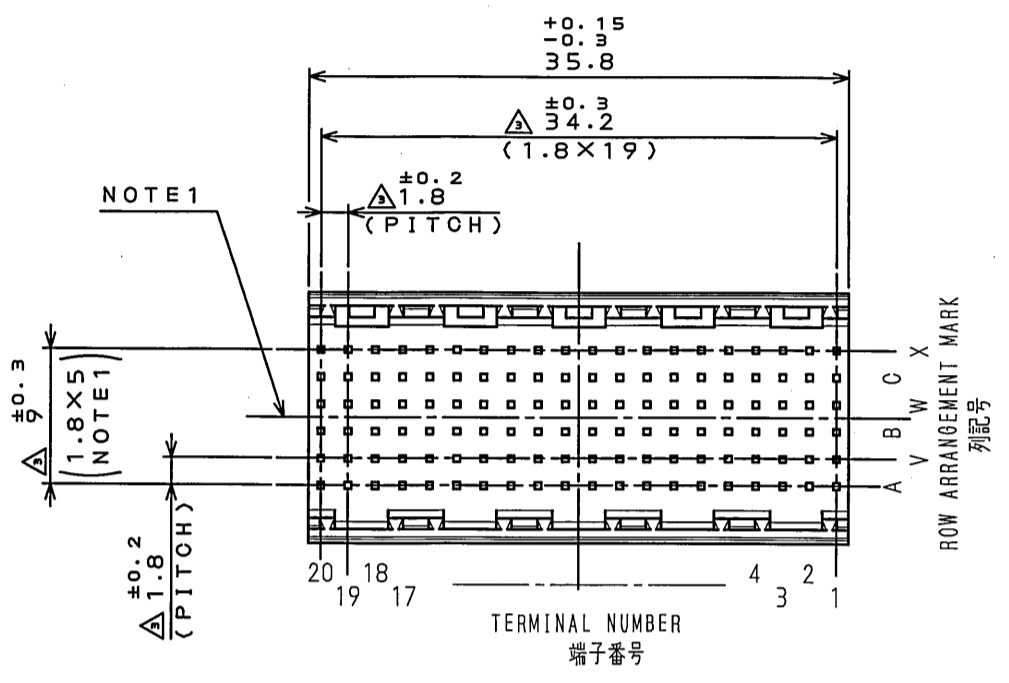
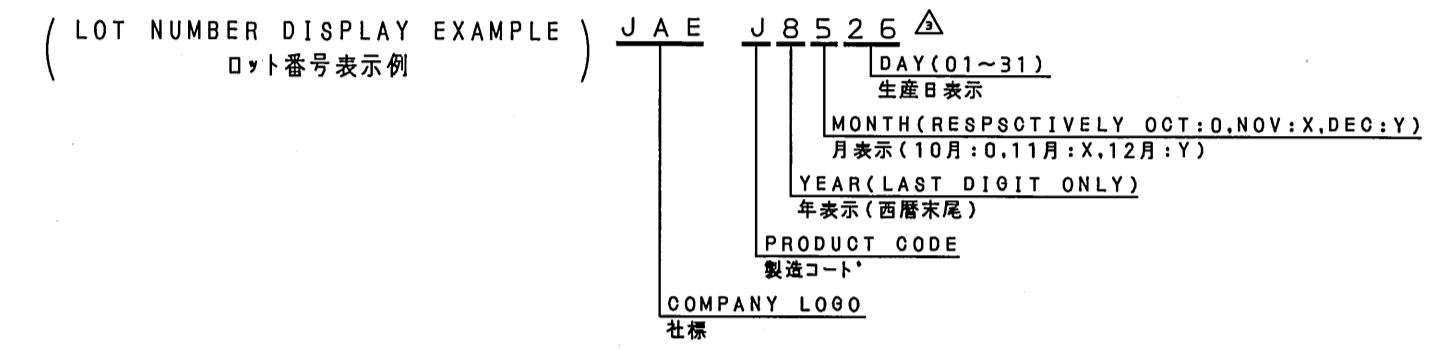
PRODUCT STYLE 製品形態
 F: SOCKET-CONTACT F: ソケットコンタクト
 M: PIN-CONTACT M: ピンコンタクト
 S: SHROUD S: シェラウト
 C: HARNESS-CLIP C: ハーネスクリップ

NUMBER OF CONTACTS 芯数

SERIES シリーズ名

DESIGNATION
命名法

NOTE1. THIS LINE IS A CENTERLINE OF TOTAL-PITCH: 9 (1.8X5).
 2. TABLE 1 SHOWS P.C.B. THROUGH-HOLE SIZE.
 △3. : CONNECTOR MOUNTING AREA (FIG. 2 REF.).
 △4. FIG. 1 SHOWS THE CASE OF MJ06-0120C-R (SJ108977).
 5. COMPANY LOGO "JAE" AND PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.



△6. : THE MATING-LOCK SIDE

注1. 寸法9 (1.8X5) の中心線を示す。
 2. スルーホール仕様を TABLE 1 に示す。
 △3. はコネクタ実装領域を示す (FIG. 2 参照)。
 △4. FIG. 1 は、MJ06-0120C-R (SJ108977) の場合を示す。
 5. 図示の位置に社標、ロット番号を表示する。
 △6. は、嵌合ロック側を示す。

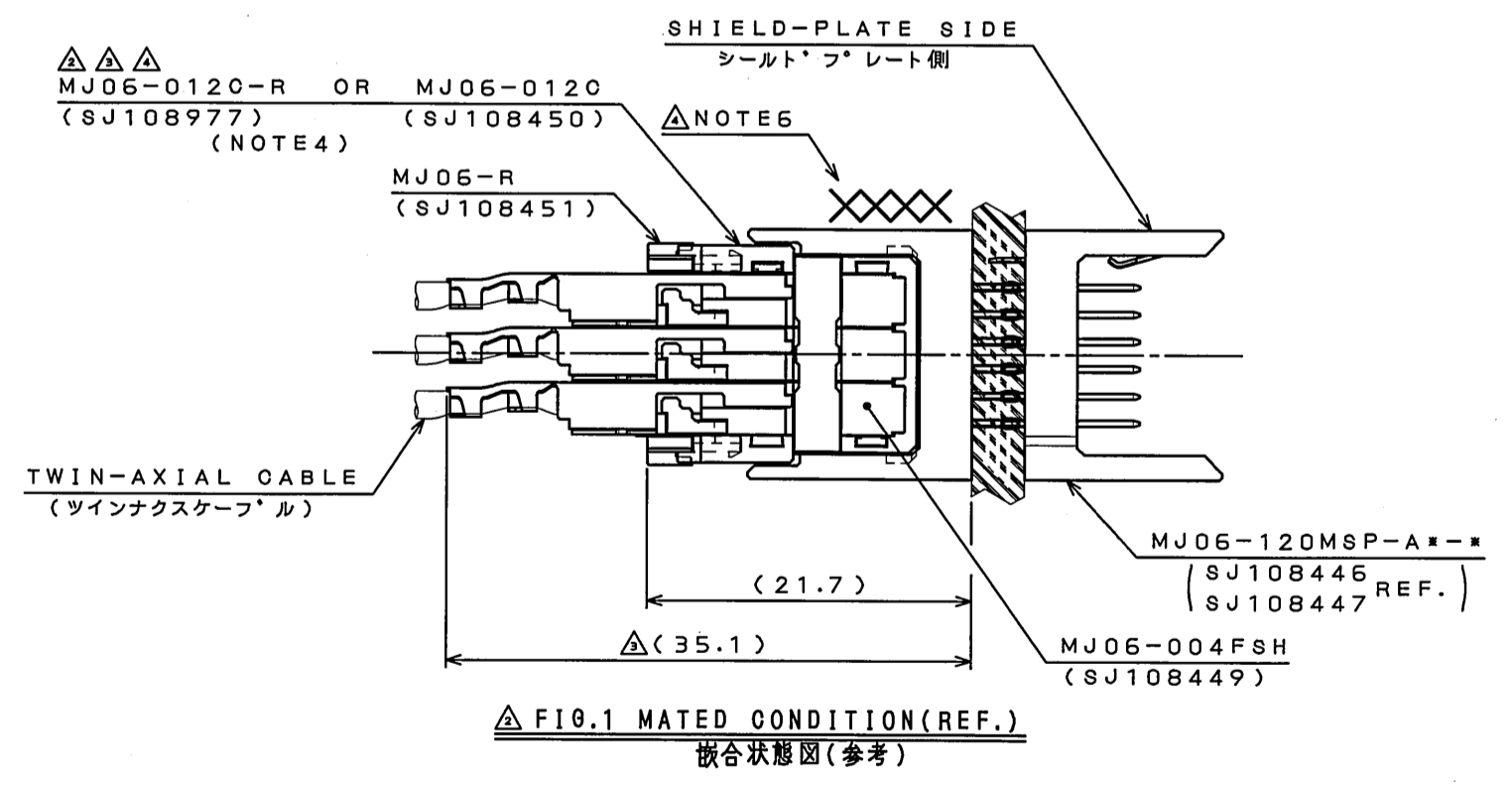
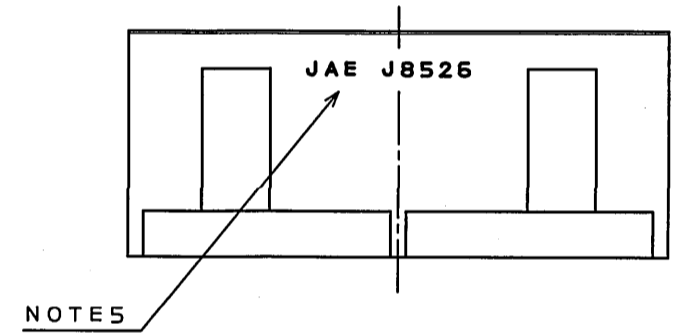


TABLE 1 P.C.B. THROUGH-HOLE SIZE (REF.)
基板スルーホール寸法 (参考)

FINISHED HOLE DIAMETER (GOLD OVER COPPER PLATING) 仕上り径 (銅上Auフラッシュめっき)	±0.05 φ0.6 [mm]
STARTED DRILL DIAMETER ドリル下穴径	±0.025 φ0.7 [mm]
COPPER PLATING THICKNESS 銅めっき厚	20 [μm] MIN.
P.C.B. MATERIAL 基板材料	GLASS FILLED EPOXY ガラス布入りエポキシ積層板

1	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	COLOR: WHITE △
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	備考 REMARKS
	JACS-10524	第1版 (ORIGINAL DATE) 26.May.2008	尺度 (SCALE) 2:1	仕上 FINISH MJ06
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	MJ06-120S	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
		査閲 APPD.	SHROUD	図面番号 (DRAWING NO.)
		承認 APPD.	質量 (MASS) 4.2 [g]	版数 (REV.)
				SJ108448

